

令和7年11月4日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム
人・機械インタラクションWG

主査 武居 淳

副査 野村 健一、古志 知也

HCI 勉強会担当 平間 宏忠

令和7年度 第4回 人・機械インタラクションWG (HCI 勉強会) 開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのワーキンググループ活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。人間社会拡張研究部門では人間が本来持つ能力の維持・向上、生活や労働の質の最適化、社会コストの低減、産業の変革、及び社会の持続性向上のためのソーシャルイノベーションの実現に寄与することを目的とし、個々の人間拡張とサービス・社会システムの機能拡張の両面から研究開発を行っています。11月26日に産業技術総合研究所-人間社会拡張研究部門シンポジウム(RIHSArch2025)が開催されます。人とコンピューターの間で生まれる相互作用を研究する学問である Human Computer Interaction (HCI) の勉強会の一環として当該シンポジウムのインタラクティブセッション（ポスター発表・デモ）のエスコートツアーを行います。下記要領にて、開催いたしますのでご出席のほどよろしく願いいたします。

敬具

記

日時：2025年11月26日（水） 10:40～12:00

※シンポジウムは9:15～17:45まで開催されています。

集合場所：柏の葉カンファレンスセンター2F・ホワイエ

主会場：柏の葉カンファレンスセンター（柏の葉キャンパス駅から2分）

〒277-0871 千葉県柏市若柴178番地4 三井ガーデンホテル柏の葉 2階

<https://www.kashiwanoha-cc.jp/>

※入場にはシンポジウム RIHSArch2025 の申し込み(無料)が必須となります。下記 HP よりシンポジウム参加申し込みを別途行ってください（現地参加をご選択ください）。

【参加登録 URL】 <https://unit.aist.go.jp/rihsa/symposium/RIHSArch2025/>

参加費：無料

予定議題

10 : 40～11 : 45 RIHSArch2025 インタラクティブセッション見学（主査 武居がエスコートいたします）

【インタラクティブセッション一覧】

<https://unit.aist.go.jp/rihsa/symposium/RIHSArch2025/poster.html>

11 : 45～12 : 00 次回案内、事務連絡等、その後現地解散

【事務局】

国立研究開発法人産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム

人・機械インタラクシオンWG事務局

M-stri-SenTePack-hint-ml@aist.go.jp

※現在参加者募集中